

## Produktspezifikation SAFEHEAT Handschuh

<b>Artikel-Nr.: /REF</b>	HSOWPAD01
<b>Artikel Bezeichnung</b>	HSO SAFEHEAT Wärmehandschuh
<b>Material</b>	Besteht aus elastischem, nicht gewobenem Verbundstoff aus Polypropylen. Ein Baumwollvlies ist auf der Innerseite zur Wärmedämmung angebracht. Ein Velcro Band aus Polypropylen ist angebracht, um besseren halt am Handgelenk zu ermöglichen.
<b>Passform</b>	Unisize, symmetrisch geschnitten, Beidhändig anwendbar.
<b>Länge [cm]</b>	39
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Form</b>	Flach mit Tasche für Wärmepad
<b>Wärmepad</b>	Der Wärmehandschuh ist für die Verwendung mit einem 13x10 cm großen Wärmepad vorgesehen. Weiter sollen die Pads eine Maximaltemperatur von 58°C nicht überschreiten und eine Durchschnittstemperatur von 42-45°C haben. Bei der korrekten Anwendung des HSO SafeHeat Wärmehandschuhs in Kombination mit dem HSO Wärmepad wird eine Temperatur von 40°C auf der Haut nicht überschritten. Verbrennungen können daher ausgeschlossen werden. Bei nicht für diese Anwendung getesteten Wärmepads gelten verbindlich die Anwendungshinweise des entsprechenden Herstellers.
<b>Verpackung aus:</b>	Karton
<b>Inhalt:</b>	20 Stück je einzeln in einem PE Beutel verpackt.
<b>Codierung:</b>	siehe Kennzeichnung
<b>Kennzeichnung</b>	Referenznummer, Lotnummer; Herstellungsdatum; Nicht zur Wiederverwendung; vor Nässe schützen; Vor Sonnenlicht schützen; CE Class 1;
<b>Klassifizierung</b>	I

<b>Zweckbestimmung</b>	<p>Der Wärmehandschuh ist zum Gebrauch an Händen und Füßen in Verbindung mit zugelassenen Wärmepads vorgesehen.</p> <p>Der Wärmehandschuh ist für die Verwendung mit nur einem Wärmepad zur selben Zeit vorgesehen.</p> <p>Spezielle Baumwolllayer verhindern den direkten Kontakt der Wärmepads mit der Haut und schützen so die Haut vor zu hohen Temperaturen.</p>
<b>Zugelassene Wärmepads</b>	HSO SafeHeat Pad, REF: HSOWPAD01

**MSP Medizintechnik GmbH ist exklusiver Produzent für HSO und weitere Heintel - Produktgruppen.**

Revision	Erstellt QM	Geprüft GF	Freigabe GF	Verteiler
1.0.				Produktmanagement Heintel GmbH
06.02.2009				